

2.0A ピーク出力電流 IGBTゲートドライブ用フォトカプラ

HCPL-3120 HCNW3120

特長

- 2.0A (Min.)出力ピーク電流
- 15kV/µs (Min.) 同相除去雑音(CMR)(@Vcм=1500V)
- 0.5V (Max.) ローレベル出力電圧 (VoL)
- プートストラップ可能 Icc: 5mA(Max.)
- ヒステリシス付き UVLO(Under Voltage Lock Out)機能
- 広範囲 V_{cc} レンジ: 15 ~ 30V
- スイッチング速度 500ns (Max.)
- 産業機器に合わせた温度範囲スペック 40℃~100℃
- 2種類のパッケージ

HCPL-3120........... 8 ピン標準 DIP パッケージ HCNW3120......... 8ピン 400mil ワイドボディパッケージ

• UL 規格承認(File NO. E55361)

V_{ISO} = 2500Vrms, 1分間(HCPL-3120)

= 5000Vrms, 1分間(HCNW3120)

- CSA 規格承認(File CA88324)
- VDE0884 承認

V_{IORM} = 630Vpeak(HCPL-3120#060) = 1414Vpeak(HCNW3120)

応用

- 絶縁 IGBT/MOSFET ゲートドライブ
- AC、ブラシレス DC モータドライブ
- 産業インバータ
- スイッチング電源 (SMPS)

概説

HCPL-3120

SHIELD

N/C 1

ANODE 2

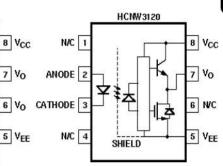
CATHODE 3

N/C 4

HCPL-3120は GaAsP LED, HCNW3120は AlGaAs とこれと 光学的に結合された出力ステージを持つ IC から構成されて います。このフォトカプラはモータコントロールインバータ で使用されるパワー IGBT と MOSFET の駆動に使用されま す。出力段の広い動作電圧範囲は、ゲートをコントロールす るデバイスが必要な駆動電圧に適合します。HCPL-3120は 1200V/100A クラスの IGBT を直接駆動できます。

更に大電力のIGBTを駆動する際はディスクリートで作られた駆動回路を介して駆動します。

内部回路図



真理値表(UVLO機能)

LED	Vcc - VEE " Positive Going " (i.e., Turn-On)	Vcc - VEE " Negative-Going " (i.e., Turn-Off)	Vo
OFF	0 - 30 V	0 - 30 V	LOW
ON	0 - 11 V	0 - 9.5 V	LOW
ON	11 - 13.5 V	9.5 - 12 V	TRANSITION
ON	13.5 - 30 V	12 - 30 V	HIGH

0.1 μ F バイパスキャパシタを PIN 5 と PIN 8 の間に接続します。

取扱い上の注意: 製品を取り扱う際には、静電気放電による破壊、機能低下を防ぐため、一般的な静電気対策をとる必要があります。別途の製品取扱注意事項を必ずお読み下さい。

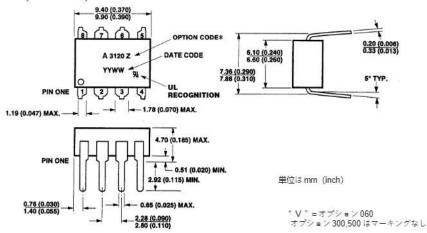
31/05/2024, 13:54 PDF.js viewer

発注方法

例 HCPL-3120 #XXX - オプションなし = 50 個単位チューブ(HCPL-3120) 42 個単位チューブ(HCNW3120) 060 = VDE0884 オプション(HCPL-3120 のみ, HCNW3120 は標準) - 300 = ガルウィングリードオプション, 50 個単位チューブ(HCPL-3120) 42 個単位チューブ(HCNW3120) - 500 =テープ&リールオプション, 1000個単位リール(HCPL-3120)

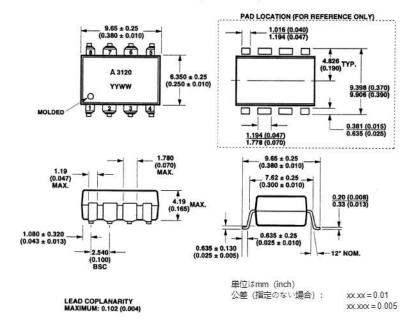
パッケージ寸法図

標準8ピンDIPパッケージ(HCPL-3120)

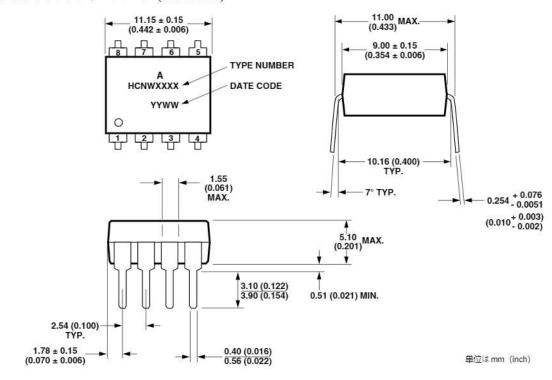


750 個単位リール(HCNW3120)

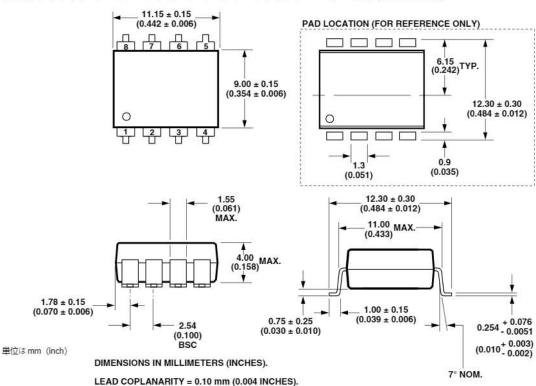
標準8ピンDIPパッケージガルウイングオプション / #300(HCPL-3120)



400mil ワイドボディパッケージ (HCNW3120)



400mil ワイドボディパッケージ, ガルウイングリード, オプション / # 300 (HCNW3120)



6 - 163

31/05/2024, 13:54 PDF.js viewer

絶縁関連規格

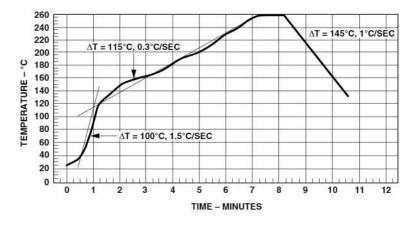
項目	記号	HCPL-3120	HCNW3120	単 位	条 件
最小外部空間距離 (クリアランス)	L(101)	7.1	10	mm	入力端子と出力端子間で測定
最小外部沿面距離 (クリページ)	L(102)	7.4	9.6	mm	入力端子と出力端子間で測定
最小内部空間距離 (クリアランス)		0.08	1.0	mm	導体間の絶縁距離
沿面抵抗	CTI	200	200	Volts	DIN IEC 112/VDE 0303 Part 1
Isolation Group		Illa	Illa		材料グループは DIN VDE 0110, 1/89, Table 1

オプション 300 - サーフェスマウントは CECC 00802 によるクラス A

絶対最大定格

項目	記号	Min.	Max.	単位	注			
保存温度		Ts	- 55	125	°C			
動作温度		TA	- 40	100	°C			
平均入力電流		I _{F(AVG)}		25	mA	1		
ピークトランジェント入力 (< 1 µs パルス幅, 300 pps		I _{F(TRAN)}		1.0	А			
※7.中華圧	HCPL-3120	V		5	Volts			
逆入力電圧	HCNW3120	V _R		3	Volts			
入力電流,立ち上がり/下り時間		$t_{r(IN)}/t_{f(IN)}$		500	ns			
"ハイ"ピーク出力電流		I _{OH(PEAK)}		2.5	A	2		
" ロー " ピーク出力電流		I _{OL(PEAK)}		2.5	А	2		
電源電圧		(Voc - Vee)	0	35	Volts			
出力電圧		Vo	0	Vcc	Volts			
出力消費電力		Po		250	mW	3		
トータル消費電力		P _T		295	mW	4		
リード半田付け温度 HCPL-3120 HCNW3120		260℃, 10秒, リードの細くなるところより 1.6 mm下						
		260℃, 10秒, デバイスの底面より下方のリード部						
最大リフロー半田付け温度	最大リフロー半田付け温度プロファイル							

最大リフロー半田付け温度プロファイル



MAXIMUM SOLDER REFLOW THERMAL PROFILE (NOTE: USE OF NON-CHLORINE ACTIVATED FLUXES IS RECOMMENDED.)

HCPL-3120/HCNW3120

推奨動作条件

項	目	記号	Min.	Max.	単位	
電源電圧		(Vcc - Vee)	15	30	Volts	
\ _=\= (01)	HCPL-3120	<u> </u>	7	40		
入力電流 (ON)	HCNW3120	I _{F(ON)}	10	16	mA	
入力電圧 (OFF)		V _{F(OFF)}	- 3.0	0.8	V	
動作温度		TΔ	- 40	100	°C	

電気的特性 (DC)

(特に指定のない限り推奨動作条件下, Vee=GND)

項目	記 号	型名	Min.	Typ.*	Max.	単位	テスト条件	図	注
ハイレベル出力電流	Іон		0.5	1.5		A	Vo = (Vcc - 4 V)	2, 3,	5
	IOH		2.0				Vo = (Vcc - 15 V)	17	2
ローレベル出力電流	laL		0.5	2.0		A	$V_0 = (V_{EE} + 2.5 V)$	5, 6	5
	IOL		2.0				$V_0 = (V_{EE} + 15 V)$	18	2
ハイレベル出力電圧	V _{OH}		(V _{CC} - 4)	(V _{cc} - 3)		V	I ₀ = - 100 mA	1, 3 19	6, 7
ローレベル出力電圧	VoL			0.1	0.5	V	Io = 100 mA	4, 6 20	
ハイレベル供給電流	Іссн			2.0	5.0	mA	Output Open, I _F = 7 to 16 mA	7,8	
ローレベル供給電流	Iccl			2.0	5.0	mA	Output Open, V _F = - 3.0 to + 0.8 V	7,0	
スレッシュホールド	I _{FLH}	HCPL-3120		2.3	5.0	mA	1000	9, 15,	
入力電流 (ロー→ハイ)	IFLH	HCNW3120		2.3	8.0	- ma	$I_0 = 0 \text{ mA},$		
スレッシュホールド	V _{FHL}		0.8			V	V _o > 5 V	21	
入力電圧 (ハイ→ロー)	V FHL		0.0						
入力順電圧	VF	HCPL-3120	1.2	1.5	1.8	V	I _F = 10 mA		
ノン川県電江	VF	HCNW3120	1.2	1.6	1.95	•	IF - TO THA		
順電圧の温度係数	Δ Vε/ Δ ΤΔ	HCPL-3120		- 1.6		mV/°C	I _F = 10 mA		
原電圧の価度が数	Δ VF/ Δ IA	HCNW3120		- 1.3		IIIV/	IF = 10 MA		
入力逆破壊電圧	BV _R	HCPL-3120	5			l v	$I_R = 10\mu A$		
/ ひ」と収壊电圧	DVR	HCNW3120	3			, v	$I_R = 100 \mu A$		
入力容量	Cin	HCPL-3120		60		pF	f = 1 MHz, V _F = 0 V		
ノベン中里	OIN	HCNW3120		70		þi	1 - 1 IVITIZ, VF = U V		
UVLO	V _{UVLO+}		11.0	12.3	13.5	V			
スレッシュホールド	V _{UVLO} .		9.5	10.7	12.0		$V_0 > 5 V_1$ $I_F = 10 \text{ mA}$	22, 36	
UVLO ヒステリシス	UVLO _{HYS}			1.6		V	1F - 10 IIIA	30	

^{*}特に指定のない限り全てのTyp.値は T_A = 25℃, V_{CC} - V_{EE} = 30 V

31/05/2024, 13:54 PDF.js viewer

HCPL-3120/HCNW3120

スイッチング特性 (AC)

(特に指定のない限り推奨動作条件下, Vee=GND)

項 目	記号	Min.	Typ.*	Max.	単位	テスト条件	図	注
伝達遅延時間 (出力 " L " → " H ")	ŧ _{РLН}	0.10	0.30	0.50	μs		10, 11, 12, 13,	14
伝達遅延時間 (出力 " H " → " L ")	t _{PHL}	0.10	0.30	0.50	μs	$Rg = 10 \Omega$, Cg = 10 nF,	14, 23	18301
パルス幅ひずみ	PWD			0.3	μs	f = 10 kHz,		15
2部品間の 伝達遅延時間差	PDD (t _{PHL} - t _{PLH})	- 0.35		0.35	μs	Duty Cycle = 50%	34,35	10
立ち上がり時間	t _r		0.1		μs		23	
立ち下がり時間	t _f		0.1		μs			
UVLO (On) 遅れ	tuvio on		0.8		μs	V ₀ > 5 V, I _F = 10 mA	- 22	
UVLO (Off) 遅れ	t _{UVLO OFF}		0.6		μs	V ₀ < 5 V, I _F = 10 mA		
瞬時同相除去電圧 (出力 " H ")	CM _H	15	30		kV/μs	$T_A = 25^{\circ}\text{C},$ $I_F = 10 \text{ to } 16 \text{ mA},$ $V_{CM} = 1500 \text{ V},$ $V_{CC} = 30 \text{ V}$	- 24	11, 12
瞬時同相除去電圧 (出力 " L ")	CML	15	30		kV/μs	$T_A = 25^{\circ}C,$ $V_{CM} = 1500 \text{ V},$ $V_F = 0 \text{ V},$ $V_{CC} = 30 \text{ V}$	24	11, 13

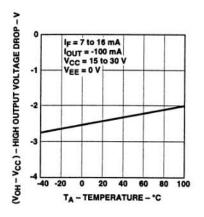
パッケージ特性

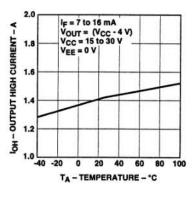
項目	記号	型名	Min.	Тур.*	Max.	単位	テスト条件	図	注
N力 - 出力間 瞬時耐圧 ** Viso	HCPL-3120	2500			Vrms	RH < 50%, t = 1 min.,		8, 9	
	¥130	HCNW3120	5000			Viiiis	T _A = 25°C		0,0
抵抗 (入力 - 出力間)	R⊦o	HCPL-3120		10 ¹²		Ω	V _{I-O} = 500 V _{DC}		
	IN-0	HCNW3120	10 ¹²	10 ¹³		T Ω	T _A = 25°C		9
		11014473120	1011				T _A = 100°C		
容量	CI-O	HCPL-3120		0.6		pF	f = 1 MHz		
(入力 - 出力間)	0.0	HCNW3120		0.5	0.6	Pi	1 - 1 WHZ		
LED - ケース間 温度抵抗	$ heta_{ t LC}$			467		°C/W	Thermocoupler		
LED - ディテクタ間 温度抵抗	θ_{LD}			442		°C/W	located at center underside of	28	
ディテクタ - ケース間 温度抵抗	θ _{DC}			126		°C/W	package		

^{*}特に指定のない限り全てのTyp.値はTA = 25℃, Vcc - Vgg = 30 V **入力 - 出力間瞬時耐圧は入力 - 出力間連続電圧ではない絶縁電圧です。連続電圧は機器レベルの安全スペックを参照なさるか、Agilentアプリケーションノート1074の"オプトカプラ入力 - 出力耐電圧"を参照ください。

注:

- 1. 70℃以上の場合 0.3mA/℃で減少
- 最大パルス幅10µsかつ最大デューティーサイクル0.2%でのピー ク値です。
- 70℃以上の場合 4.8mW/℃で減少 3
- 70℃以上の場合 5.4mW/℃で減少。最大 LED ジャンクション温度 は125℃を越えてはならない。
- 最大パルス幅= 50µs, 最大デューティーサイクル= 0.5%
- 6. このテストでは Vor は DC 負荷電流で測定されています。 7. 最大パルス幅 = 1ms,最大デューティーサイクル = 20%
- UL1577による3000Vrms, 1秒間の電圧(HCPL-3120), 6000Vrms, 1秒間の電圧(HCNW3120)でテストしています。 (Ito < 5µA) このテストではVDE0884絶縁特性表に示されるよう に部分放電試験 (method "b") の全数検査の前に行われます。
- 9. ピン1,2,3,4をそれぞれ接続し、またピン5,6,7,8を接 続し2端子の部品とみなしてテストします。
- 同じテスト条件下(温度等)における複数の製品間でのtoHL, toLH, のバラツキをスペック。
- 11. 1ピンと4ピンはLEDコモンに接続してください。
- ハイ状態の瞬時同相除去電圧は出力がハイの状態 (すなわち Vo > 15V) を維持できる dV_{CM} dt の最大値です。
- 13. ロー状態の瞬時同相除去電圧は出力がローの状態 (すなわち Vo < 1.0V) を維持できる dVcw/dt の最大値です。
- 14. この負荷条件は 1200V/75A の IGBT の負荷と同等です。
- 15. パルス幅歪み (PWD) は | t_{PHL}-t_{PLH} | として定義されます。





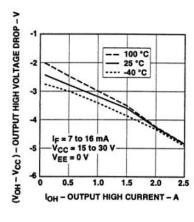
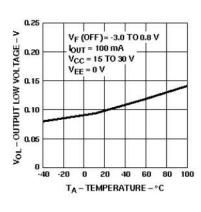
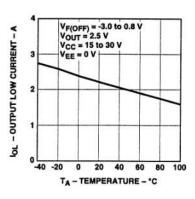


図1. Von - 温度特性

図2. Ioн - 温度特性

図3. Von - Ion特性





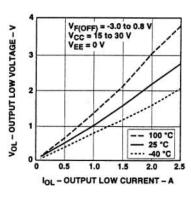
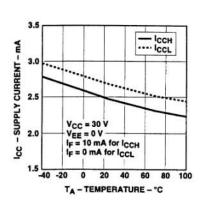
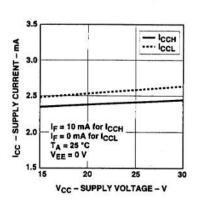


図4. Vol - 温度特性

図5. 10. - 温度特性

図6. Vol - lol特性





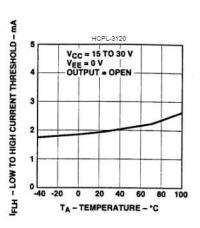
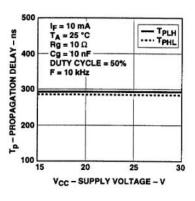


図7. Icc - 温度特性

図8. Icc - Vcc特性

図9. IFLH - 温度特性



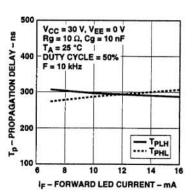
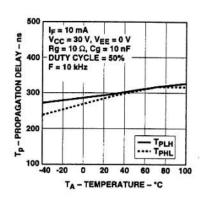
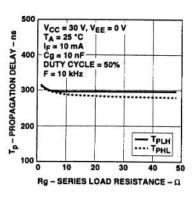


図10. 伝達遅延 - Vcc特性

図11. 伝達遅延 - Ⅰ-特性





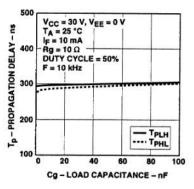


図12. 伝達遅延 - 温度特性

図13. 伝達遅延 - Rg特性

図14. 伝達遅延 - Cg特性

6 - 168

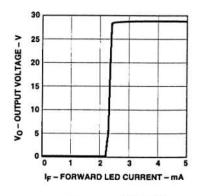


図15. I_F-V。伝達特性

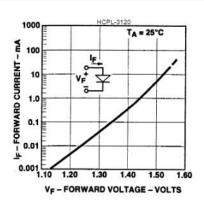


図16. I_F - V_F特性

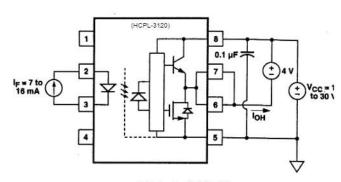


図17. Ⅰοн 試験回路

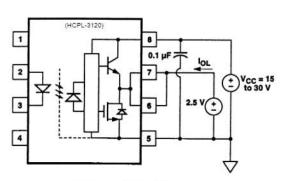


図18. Ⅰ。試験回路

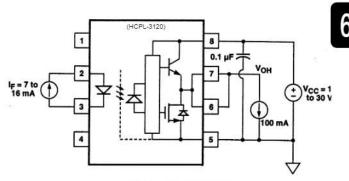
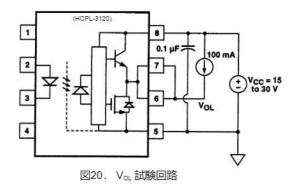


図19. Von 試験回路



6 - 169

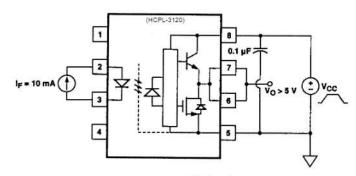


図22. UVLO試験回路

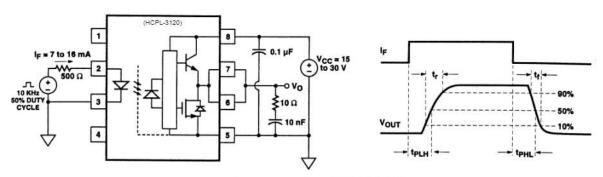
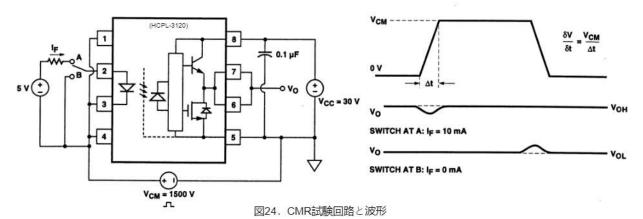


図23. t_{PLH}, t_{PHL}, t_rとt_rの試験回路と波形



6 - 170

以下の全ての情報は HCPL-3120, HCNW3120 の両製品について解説しています。

応用情報 (負方向 IGBT ゲートドライブの省略) HCPL-3120 は IGBT を完全に OFF する為に 0.5V という低い最大 V_{OL} を実現しています。また DMOS トランジスタを使用することによって低い V_{OL} と 1Ω の ON 抵抗で HCPL-3120 がローの状態の時 IGBT のゲートを $Rg+1\Omega$ でエミッタにショートできます。図 25 に示されるような応用では Rg と,HCPL-3120 から IGBT ゲートとエミッタ(恐らく IGBT 上で小さい Rg ンスを最小化させることにより)へのリードのインダクタンスを最小化させることによって負方向 IGBT ゲート

ドライブ電源を省略することが可能です。ボードのアートワークの際には、IGBT のコレクターあるいはエミッターのパターンが、HCPL-3120の入力に近づかない様に気をつけて下さい。この間の結合は、IGBT側のトランジェントがHCPL-3120の LED 入力に飛び込む事につながり、パーフォマンスの劣化をもたらします。(もし、どうしても近づける必要がある場合は、トランジェントの結合により、オフ状態のLEDが点灯しないように、オフ状態でLEDが逆パイアスとなるようにドライブ回路を設計してください)

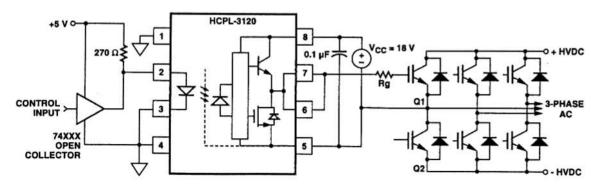


図25. 推奨LED駆動回路と応用回路

IGBT のスイッチングロスを最小限にするゲート抵抗 (Rg) の選択

Step1: IoLピーク値からRg最小値を計算する

図26のIGBTとRgはHCPL-3120によって供給される電圧とシンプルRC回路と近似できます。

$$Rg \ge \frac{(V_{CC} - V_{EE} - V_{OL})}{I_{OLPEAK}}$$

$$= \frac{(V_{CC} - V_{EE} - 2 \ V)}{I_{OLPEAK}}$$

$$= \frac{(15 \ V + 5 \ V - 2 \ V)}{2.5 \ A}$$

$$= 7.2 \ \Omega \cong 8 \ \Omega$$

前式の $V_{\text{CL}} = 2V$ はピーク電流値2.5A での余裕を持った値となっています。(図 6) 更に低いRgにおいてはHCPL-3120からの電圧波形は理想的なステップ波形ではありません。負方向ゲートドライブが省略されれば V_{EL} は 0V になります。

Step2: HCPL-3120の消費電力のチェックと必要になる Rg を増やす

HCPL-3120の消費電力の合計はエミッタ電力 (P_E) と出力電力 (P_O) の合計です。

 $P_T = P_E + P_O$

 P_E = $I_F \cdot V_F \cdot Duty Cycle$

 $PO \hspace{0.5cm} = \hspace{0.5cm} P_{\text{O (BIAS)}} + P_{\text{O (SWITCHING)}}$

 $= \qquad I_{\text{CC}} \cdot (V_{\text{CC}} - V_{\text{EE}})$

 $+ E_{SW} (R_G, Q_G) \cdot f$

 I_F = 16mA(最悪値)での図 26 で、Rg=8 Ω 、Max Duty Cycle=80%、Qg=500nC、f=20kHz and T_A max=85°C:

 $P_E = 16 \text{ mA} \cdot 1.8 \text{ V} \cdot 0.8 = 23 \text{ mW}$

 $P_0 = 4.25 \text{ mA} \cdot 20 \text{ V}$

+ 5.2 μJ• 20 kHz

= 85 mW + 104 mW

= 189 mW

> 178 mW(Po(MAX) @85°C

= 250 mW-15 . C · 4.8 mW/°C)

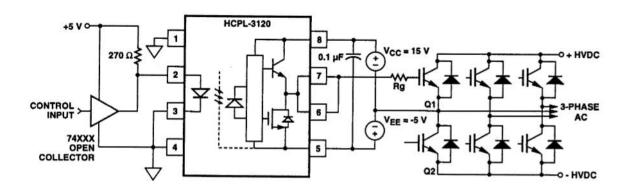


図26. 負方向IGBTゲートドライブによるHCPL-3120標準応用回路

PE項目	概要
l _F	LED 電流
VF	LED オン電圧
Duty Cycle	最大LED
	デューティサイクル

Po項目	概要				
Icc	供給電流				
Vcc	正供給電圧				
V _{EE}	負供給電圧				
Esw(Rg,Qg)	それぞれの IGBT をスイッチングさせる HCPL-3120 の消費エネルギー (図 27 参照)				
f	スイッチング周波数				

この場合の P_0 は $P_{O(max)}$ を越えるので R_g はHCPL-3120の消費電力を押さえる為に大きくします。

Po (SWITCHING MAX)

- $= P_{O(MAX)} P_{O(BIAS)}$
- $= 178 \, \text{mW-85} \, \text{mW}$
- $= 93 \, mW$

$$E_{SW(MAX)} = \frac{P_{O(SWITCHINGMAX)}}{f}$$
$$= \frac{93mW}{20kHz} = 4.65\mu W$$

図27より、Qg = 500nCの場合 $E_{SW} = 4,65\mu$ Wの時に $Rg = 10.3\Omega$ になります。

温度モデル

HCPL-3120の安定した状態での温度モデルを図28に示します。このモデルの温度抵抗値はある動作状態のそれぞれの点での温度を計算する為に使われます。発生した総ての熱は、熱抵抗 θ_{c_A} を通り、それに比例してケース温度 T_c を上昇させます。 θ_{c_A} は、設計に依存します。 θ_{c_A} = 83° C/Wという値は、グランド層もなく、細いパターンを引いた2.5×2.5インチ角のPC 基板の中央に 1個の HCPL-3120を半田付けをした、無風状態での実測値です。絶対最大消費電力値は、 θ_{c_A} = 83° C を前提に決めています。図29に示す、温度モデルを使い、LED と受光IC の接合温度は次の式で表せます。

$$\begin{split} T_{IE} &= \mathbf{P}_{E} \cdot (\theta_{LC} \mid |(\theta_{LD} + \theta_{DC}) + \theta_{CA}) \\ &+ P_{D} \cdot \left(\frac{\theta_{LC} \cdot \theta_{DC}}{\theta_{LC} + \theta_{DC} + \theta_{LD}} + \theta_{CA} \right) + T_{A} \\ T_{ID} &= P_{E} \left(\frac{\theta_{LC} \cdot \theta_{DC}}{\theta_{LC} + \theta_{DC} + \theta_{LD}} + \theta_{CA} \right) \\ &+ P_{D} \cdot (\theta_{LD} \mid |(\theta_{LD} + \theta_{LC}) + \theta_{CA}) + T_{A} \end{split}$$

図28の θ_{Lc} と θ_{DC} の値を代入して

$$T_{JE} = P_{E} \cdot (256 \text{°C/W} + \theta_{CA})$$

+ $P_{D} \cdot (57 \text{°C/W} + \theta_{CA}) + T_{A}$
 $T_{JD} = P_{E} \cdot (57 \text{°C/W} + \theta_{CA})$
+ $P_{D} \cdot (111 \text{°C/W} + \theta_{CA}) + T_{A}$

例として、 $P_E=45 mW$, $P_0=250 mW$, $T_A=70 °C$ 、 $\theta_{CA}=83 °C/W$ を、代入すると、

$$T_{JE} = P_{E} \cdot 339^{\circ}\text{C/W} + P_{D} \cdot 140^{\circ}\text{C/W} + T_{A}$$

= 45 mW·339°C/W + 250 mW
·140°C/W + 70°C = 120°C
 $T_{JD} = P_{E} \cdot 140^{\circ}\text{C/W} + P_{D} \cdot 194^{\circ}\text{C/W} + T_{A}$
= 45 mW·140°C/W + 250 mW

 $\cdot 194^{\circ}\text{C/W} + 70^{\circ}\text{C} = 125^{\circ}\text{C}$

それぞれのアプリケーションにおいて、ボード設計及び部品 配置によってq_{CA}は違いますが、いずれにせよ、T_EとT_Dは、 125℃以下に押さえる必要があります。

LED 駆動回路

超高 CMR 特性の理由

ディテクタシールドがなければフォトカプラの CMR 不良は 図29 に示すようにフォトカプラの入力側からディテクタ IC への容量結合によるものが主な原因となります。HCPL-3120 は透明な薄いファラデーシールドを持つディテクタ IC を用いて CMR の性能を改善しています。これで、容量結合により誘起された雑音電流を逃がす事によって、高感度なIC回路部を守ります。しかし図30に示す通り、このシールドはLEDとフォトカプラの 5~8 ピン間の容量結合までを取り去ることはできません。この場合の容量結合は同相雑音によるLED電流みだれの原因となり、シールドされたカプラの CMR 不良の主な原因となります。高 CMR LED 駆動回路は同相雑音があってもLEDを正しい状態(オン / オフ)にしておくということで達成できます。例えば推奨応用回路(図25)ではシンプルな回路で 15kV/µsの CMR を実現できます。LEDを正しい状態に保つ技術を 2 つの場合に分け説明します。

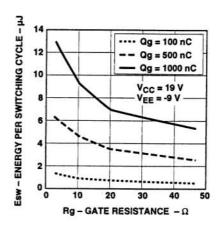


図27.IGBTスイッチング周期による HCPL-3120のエネルギー浪費

31/05/2024, 13:54 PDF.js viewer

HCPL-3120/HCNW3120

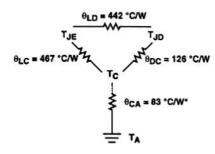


図28. 温度モデル

 $T_{IE} = LED ジャンクション温度$

 $T_{pp} = ディテクタ IC ジャンクション温度$

Tc = パッケージの底面中央を測定したケース温度

 $\theta_{LC} = LED - ケース間温度抵抗$

 $\theta_D = LED - ディテクタ温度抵抗$

 $\theta_{DC} = ディテクタ - ケース温度抵抗$

 $\theta_{CA} = ケース - 周囲温度抵抗$

*Oca はボードデザインと、部品の位置によって決まります。

LED がオンの時の CMR (CMR_H)

この場合は同相雑音があってもLEDをオンし続けなければなりません。これは入力スレッシュホールドを越えたLED電流でオーバードライブすることで達成できます。LED駆動電流を最少10mAと設計することで、最大 I_{RLH} 仕様に対し5mAのマージンを持つことになり、 $15kV/\mu s$ のCMRを達成できます。

LED がオフする時の CMR (CMR_L)

この場合は同相雑音があってもLEDをオフし続けなければなりません。例えば、図31において、 dV_{CM}/Dt が負の同相雑音のトランジェントが起きた場合、 C_{LEDP} に流れる電流が、LEDを流れると有害ですが、ロジックゲートの中のオン状態のトラジスタ (ON抵抗 R_{SAT} 、飽和電 EV_{SAT})を介して流れます。いずれにしても、この状態で V_{SAT} が、 $V_{F(OFF}$ を越えなければ、LEDは点灯しません。図32に示すオープンコレクタでのドライブ回路では、 dV_{CM} / dt が正の同相雑音のトランジェントが起きた場合、 C_{LEDP} に流れる電流 I_{LEDN} は、LEDをから供給されるしかありません。従って、この電流がLEDをオンさせてしまい、CMRには弱い駆動方法です。図33は、推奨回路と良く似た回路で、これも超高 CMR 駆動回路です。

UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能

UVLO は HCPL-3120 の供給電圧(完全に充電された IGBT ゲート電圧と等しい)が IGBT を低い抵抗の状態に保つため に必要な電圧以下に下がってしまう不良条件時に IGBT を保護するためのものです。 HCPL-3120 の出力がハイの状態になり、供給電圧が $V_{\rm UVLO}$. スレッシュホールド(9.5 < $V_{\rm UVLO}$. < 12.0)より下がってしまうとおよそ $0.6\mu s$ (UVLO Turn Off Delay)で HCPL-3120 の出力はローの状態になります。 次に供給電圧が $V_{\rm UVLO}$ -スレッシュホールド(11.0 < $V_{\rm UVLO}$ -< 13.5)を越えると出力は約 $0.8\mu s$ (UVLO Turn On Delay)でハイの 状態(LED がオンしていると仮定して)復帰します。

IPM デッドタイムと伝達遅延特性

HCPL-3120はインバータ設計における"デッドタイム"を最小限にするために伝達遅延(PDD)をスペックしています。デッドタイムとは高圧側と低圧側の2個(図25のQ1とQ2)の両方がオフしている間の時間を言います。また、Q1とQ2が両方オン時間が少しでもあると、両トランジスタに大電流が流れてしまいます。

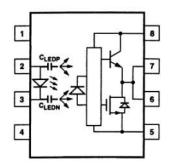


図29.シールドされていないフォトカプラの 入力 - 出力間容量モデル

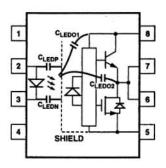


図30.シールドされたフォトカプラの入力 - 出力間容量モデル

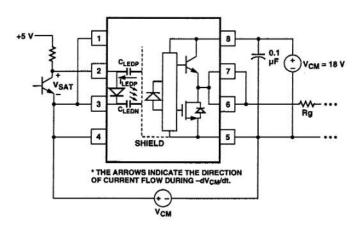


図31. 同相雑音時における図25の等価回路

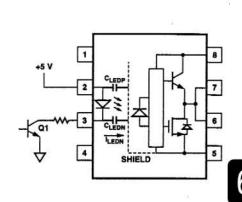


図32. 非推奨オープンコレクタ駆動回路

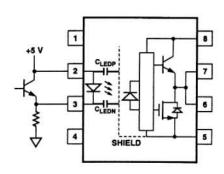
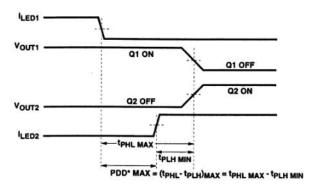


図33. 超高CMRによる推奨LED駆動回路

デッドタイムを最小限にするためにはLED2のオンをLEDのオフに対して遅らせて図34に示す様にQ2がオンしたと同時にQ1がオフになる様に設計します。この条件の時に必要な遅れ時間の差の合計が - 40℃~100℃の温度範囲で伝達遅延PDD_{MAX}350nsとなります。最大伝達遅延だけLED信号を遅らせることで最小デッドタイムは図35に示される様に最大と最小の伝達遅延の差となります。HCPL-3120の最大デッドタイムは - 40℃~100℃の動作温度範囲で700ns(= 350ns - (-350ns))となります。フォトカプラはそれぞれ接近してマウントされ、また同じIGBTをスイッチングしているのでPDDとデッドタイムを計算するために使われた伝達遅延時間は同じ温度とテスト条件で測定したということに御注意下さい。



*PDD = PROPAGATION DELAY DIFFERENCE NOTE: FOR PDD CALCULATIONS THE PROPAGATION DELAYS ARE TAKEN AT THE SAME TEMPERATURE AND TEST CONDITIONS.

図34.ゼロデッドタイムによる最小LEDスキュー

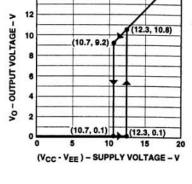
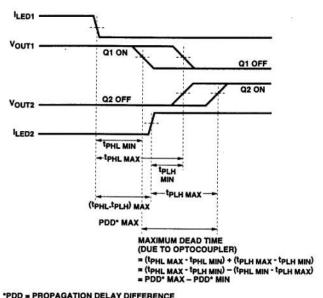


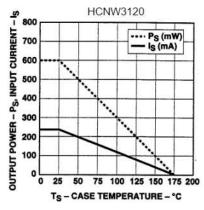
図36. UVLO



PDD = PROPAGATION DELAY DIFFERENCE

注: デッドタイムと PDD を計算した全ての伝達遅延時間は,同じ温度,テスト条件で測定しています。

図35. デッドタイムの波形



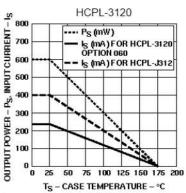


図37. VDE0884による温度ディレーティン グカーブ(故障時の安全限界)

フォトカプラ製品取扱い注意事項

洗浄について

- ・塩素系フラックス及び塩素系の洗浄剤のご使 用は避けてください。
- ・一部の洗浄剤には高温下において塩素原子等 が分離するものがありますので、洗浄剤の管 理についても十分注意を払う必要があります。
- ・超音波洗浄につきましては、その条件等に よっては、ワイヤーボンディングへの影響を 始め、フォトカプラに悪影響を及ぼす可能性 が考えられますので、必ず十分に安全性をご 確認の上、実施されるようお願いします。

環境規制について

フォトカプラを始め当社半導体部品には、オ ゾン層破壊規制物質、並びに特定臭素系難燃材 料 (PBBO_s、PBB_s) は使用されていません。

難燃性グレードについて

全ての当社フォトカプラは難燃性グレード "UL94V-0"です。 31/05/2024, 13:54 PDF.js viewer

当社半導体部品のご使用にあたって

仕様及び仕様書に関して

- ・本仕様は製品改善および技術改良等により予告なく変更する場合があります。ご使用の際には最 新の仕様を問い合わせの上、用途のご確認をお願いいたします。
- ・本仕様記載内容を無断で転載または複写することは禁じられております。
- ・本仕様内でご紹介している応用例 (アプリケーション) は当社製品がご使用できる代表的なものです。ご使用において第三者の知的財産権などの保証または実施権の許諾に対して問題が発生した場合、当社はその責任を負いかねます。
- ・仕様書はメーカとユーザ間で交わされる製品に関する使用条件や誤使用防止事項を言及するものです。仕様書の条件外で保存、使用された場合に動作不良、機械不良が発生しても当社は責任を負いかねます。ただし、当社は納品後1年以内に当社の責任に帰すべき理由で、不良或いは故障が発生した場合、無償で製品を交換いたします。
- ・仕様書の製品が製造上および政策上の理由で満足できない場合には変更の権利を当社が有し、その交渉は当社の要求によりすみやかに行われることとさせて頂きます。なお、基本的に変更は3ヶ月前、廃止は1年前にご連絡致しますが、例外もございますので予めご了承ください。

ご使用用途に関して

・当社の製品は、一般的な電子機器(コンピュータ、OA機器、通信機器、AV機器、家電製品、アミューズメント機器、計測機器、一般産業機器など)の一部に組み込まれて使用されるものです。極めて高い信頼性と安全性が要求される用途(輸送機器、航空・宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器などの財産・環境もしくは生命に悪影響を及ぼす可能性を持つ用途)を意図し、設計も製造もされているものではありません。それゆえ、本製品の安全性、品質および性能に関しては、仕様書(又は、カタログ)に記載してあること以外は明示的にも黙示的にも一切の保証をするものではありません。

回路設計上のお願い

- ・当社は品質、信頼性の向上に努力しておりますが、一般的に半導体製品の誤動作や、故障の発生 は避けられません。本製品の使用に附随し、或いはこれに関連する誤動作、故障、寿命により、 他人の生命又は財産に被害や悪影響を及ぼし、或いは本製品を取り付けまたは使用した設備、施 設または機械器具に故障が生じ一般公衆に被害を起こしても、当社はその内容、程度を問わず、 一切の責任を負いかねます。
 - お客様の責任において、装置の安全設計をお願いいたします。